# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/FI04/000756

International filing date: 13 December 2004 (13.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: FI

Number: 20031822

Filing date: 12 December 2003 (12.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 18 February 2005 (18.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



Helsinki 26.1.2005

### E T U O I K E U S T O D I S T U S P R I O R I T Y D O C U M E N T



Hakija Applicant

Jämiä, Aulis Jämijärvi

Patenttihakemus nro Patent application no 20031822

Tekemispäivä Filing date 12.12.2003

Kansainvälinen luokka International class

B29C

Keksinnön nimitys Title of invention

"Menetelmä levyn reunaosan varustamiseksi listalla"

Täten todistetaan, että oheiset asiakirjat ovat tarkkoja jäljennöksiä Patentti- ja rekisterihallitukselle alkuaan annetuista selityksestä, patenttivaatimuksista, tiivistelmästä ja piirustuksista.

This is to certify that the annexed documents are true copies of the description, claims, abstract and drawings, originally filed with the Finnish Patent Office.

Marketta Tehikoski Apulaistarkastaja

Markell Temis

Maksu

50 €

Tee 50 EUR

Maksu perustuu kauppa- ja teollisuusministeriön antamaan asetukseen 1027/2001 Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista muutoksineen.

The fee is based on the Decree with amendments of the Ministry of Trade and Industry No. 1027/2001 concerning the chargeable services of the National Board of Patents and Registration of Finland.

Telefax: 09 6939 5328 Telefax: + 358 9 6939 5328

FIN-00101 Helsinki, FINLAND

## $_{1}$

## MENETELMA LEVYN REUNAOSAN VARUSTAMISEKSI LISTALLA

Keksintö kohdistuu menetelmään levyn reunaosan varustamiseksi listalla, kuten muovimateriaalista olevalla listalla muottitilan käsittävää laitetta käyttäen. Etenkin keksintö kohdistuu prosessiteollisuudessa käytettyihin katodilevyihin, joiden reunat pitää muovilistan avulla tehdä sähköä johtamattomaksi.

10

15

20

25

30

Ennestään tunnetaan muovimateriaalin ruiskupuristusmenetelmä, jossa muottia käyttäen materiaalista oikaansaadaan muottia vastaava esine. Tunnetaan myös muottiratkaisuja, joissa muottiin on ennen ruiskuvalua sijoitettu valmiita esineitä esim. metalliesineitä kokonaan tai osittain muottiin sovitettuna. Levyn reunaan tarkoitettu muovinen lista voisi olla aikaansaatavissa tällaisella levyn reunan mittaisella ruiskuvalumuotilla, jossa levyn reuna olisi viety muotin sisään, ouoritettaisiin listan valu ja muotti olisi avattavissa ja levy listoineen poistettavissa.

Tällainen valmistustapa vaatioi pitkän ja kalliin avattavan muotin. Levyn tiivistys muottiin olisi hankalaa ja suuria ruiskuvalupaineita käytettäessä ehkä mahdotontakin. Levyn yksi reuna voitaisiin käsitellä kerrallaan ja pienetkin paksuusvaihtelut levyssä aiheuttavat heti tiivistysongelman muotissa. Myös voitaisiin ajatella valmiin profiililistan kiinnittämistä jollain tavalla levyn reunaan, mutta se on työläs menetelmä eikä sillä saavuteta riittävää listan sulautumista metallilevyn pintaan niin, etteikö elektrolyysialtaan happo pääsisi listan ja levyn väliin.

Näiden edellä kuvattujen haittojen ja ongelmien ratkaisemiseksi on kehitetty uusi menetelmä, jolle on tunnusomaista,

että levyn reuna sovitetaan muovimateriaalia muottitilaan syöttävän laitteen sisään, jonka laitteen rajoitinelimillä ja muottipinnoilla estetään lämmitetyn muovimateriaalin pääsy ulos muottitilasta, levy ja muovimateriaalia syöttävä laite järjestetään keskenään liikkuviksi toistensa suhteen Levyn reunan sijaitessa mainitussa laitteessa ja laitteen muottitilaa lämmitetään prosessin aikana.

Keksinnön mukaisen menetelmän etuna on, että lovyn reunan 10 varustaminen muovilistalla voidaan helposti automatisoida liikkuvalla radolla tapahtuvaksi prosessiksi, liikutetaan sitten kumpaa tahansa, levyä tai suutinlaitetta. Levyn vastakkaiset remnat voidaan listoittaa samalla kertaa. Menetelmässä riittää hyvin lyhyt suulakemuotti, jonka kohdalla muovimateriaalin syöttö levyn reunaan tapahtuu. Lyhyestä suulakemuotista johtuen levyn paksuusvaihtelut voidaan kompensoida liikkuvien tiivistyshuulien avulla. Materiaalille järjestetyn tarkoitukseen sopivan lämpötilan johdosta ei tarvita suurta painetta muotissa eikä suulakkeessa. 20

Seuraavassa keksintöä selitetään lähemmin viittaamalla oheiseen piirustukseen, jossa

- Kuvio 1 esittää listan tekemistä liikkuvan levyn reunaan.
- Kuvio 2 esittää kuvion 1 tapausta päästäkatsottuna.
  - Kuviot 3a ja 3b esittävät levyn eräitä reunamuotoja.
  - Kuvio 4 esittää listaa levyn reunassa.
  - Kuvio 5 esittää erästä muottiaukon sulkulaitetta.
- 30 Kuviossa 1 esitetään liikkuvan lovyn 1 reunaan tehtävän muovilistan 2 valmistamista laitteen 3 avulla. Levy 1 on esim. elektrolyysialtaissa käytettävä alumiini-, titaani- tai haponkestava levy. Levyn 1 reuna olijataan kulkemaan laitteen 3 kautta. Laitteeseen 3 tulee lämmitetty muovimateriaali put-

....

kea 6 pitkin. Leitteessa 3 on myös lämmitysvastus 4, joka pitää laitteeseen kuuluvan listaprofiilia muodostavan muotin säädetyosä lämpötilassa.

5

Kuviossa 2 esitetään laite päästä katsottuna ilman että muovia on syütetty tilaan 7. Tila 7 on laitteen 3 läpi menevä syntyvän listan 2 profiilimuotoa määräävä muottitila. Levyn 1 rouna on viety muottitilaan 7. Levyn 1 pintaan painetaan muottitilaa rajoittavilla elimillä 8, jotka ovat esim. laahaavia huulia. Nämä elimet 8 estävät muovimateriaalin pääsyn kauemmas levyn 1 pinnalle, johon sitä ei ole tarkoitettu. Muottitilan 7 päät ovat avoimet.

15

Muottitilan 7 lähtöpään aukon tukkii täysin levy 1 sekä poistuva lista 2. Muottitilan levyn 1 sisääntuloaukon tukkii tässä suoritusmuodossa vain levy 1. Kun putken 6 kautta paineella syötetään juoksevaa muovimateriaalia muottililaan 7,

se täyttää muottitilan, tarttuu liikkuvaan levyyn ja lähtee levyn mukana ulos valmiina listana. Syöttöpaine sekä syöt-20

tömäärä muottitilaan 7 säädetään sellaiseksi, että muovimateriaali ei pursua levyä 1 nopeammin ulos muottitilan 7 lähtöaukosta. Materiaali ei myöskaan saa pursuta ulos muol-

titilan 7 tuloaukosta.

25

Kuviossa 3a esitetään levyn 1 reunaan tarttuvuutta parantava ura 9 ja kuviossa 3b esitetään Levyn reunaan tehty reikäjono

10 myös tarttuvuutta parantamaan.

Kuvio 4 esittää valmista listaa 2 levyn reunassa. Listan 2 30 ansiosta elektrolyysissä levyn reuna jää neutraaliksi eikä kerää esim. kuparia pinnalleen.

Kuviossa 5 esitetään eräs ratkaisu, jolla levyn reunan tulo-

KENELLEPATREK Asiakaspalvel

4

aukko voidaan tulpata myös niiltä osin, mitä levyn reuna ei tulppaa. Estelevy 12 työnnetään laahaimiin 8 kiinni. Estelevyssä 12 oleva rako on vain hieman levyn paksuutta suurempi.

10

15

20

25

30

10

20

5

#### PATENTTIVAATIMUKSET

- 1. Menetelmä levyn (1) reunaosan varustamiseksi listalla, kuten muovimateriaalista olevalla listalla (2) muottitilan (7) käsittävää laitetta (3) käyttäen, tunnettu siitä, että levyn (1) reuna sovitetaan muovimateriaalia muottitilaan (7) syöttävän laitteen (3) sisään, jonka laitteen rajoitinelimillä (8) ja muottipinnoilla estetään lämmitetyn muovimateriaalin pääsy ulos muottitilasta (7), levy (1) ja muovimateriaalia syöttävälaite (3) järjestetään liikkuviksi toistensa suhteen levyn reunan sijaitessa mainitussa laitteessa ja laitteen muottitilaa (7) lämmitetään prosessin aikana.
- 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä tunnettu siitä, että muovimateriaalin syöttöpaine muollitilaan (7) on sovitettu niin alhaiseksi, että muottitilan (7) päästä ulostuleva levyn reunaan kiinnittynyt lista (2) kykenee aiheuttamaan olennaisesti syöttöpainetta vastaavan vastapaineen purkausaukkonsa kohdalla.
  - 3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä tunnet tunnet
- 25 4. Patentlivaalimuksen 1 mukainen menetelmä tunnettus siitä, että laitetta (3) kuljetetaan levyn reunaa pitkin.
- 5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä tunnettussiitä, että muottitilan (7) sisääntulopään aukon levystä (1)
  vapaat osat Lulpataan esim. osan (12) avulla.
  - 6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä tunnettus siitä, että levyssä (1) käytetään listan (2) tarttuvuutta parantavia muotoja, kuten reikiä (10), uria (9) tms.

(57) Tiivistelmä

Menetelmä levyn (1) reunaosan varustamiseksi listalla, kuten mnovimateriaalista olevalla listalla (2) muottitilan (7) käsittävää laitetta (3) käyttäen. Levyn reuna sovitetaan muovimateriaalia muottitilaan (7) syöttävän laitteen (3) sisään, jonka laitteen rajoitinelimillä (8) ja muottipinnoilla estetään lämmitetyn muovimateriaalin pääsy ulos muottitilasta (7), levy (1) järjestetään liikkuvaksi muovimateriaalia syöttävän laitteen (3) suhteen levyn reunan sijaitessa mainitussa laitteessa ja laitteen (3) muottitilaa (7) lämmitetään prosessin aikana.

Fig.1

10

13

L4

